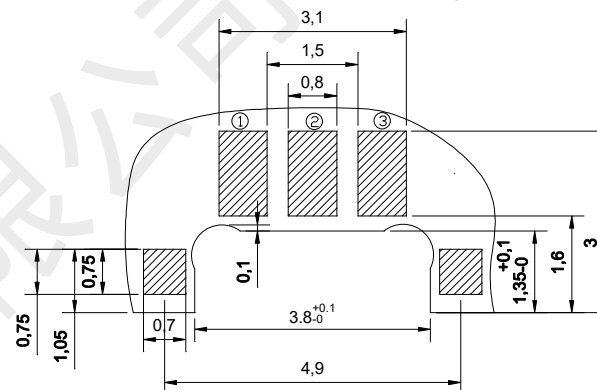
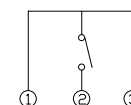


P.C.B MOUNTING PATTERN DIMENSION

the following soldering are
recommended for reflow soldering



CIRCUIT DIAGRAM



主要技术规格:

1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 操 作 力: $160 \pm 50\text{gf}$
4. 行 程: $0.20 \pm 0.1\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿 命: 100,000 Cycles

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------|----|------------|-----|----|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| 6 | 防尘膜 | PI | 1 | 黄色 | | | | | 第一视角  | | | | 名称： 轻触开关 | | | |
| 5 | 引脚、触点 | 磷铜 | 1 | 镀银 | | | | | | | | | | | | 型号： HX-3x4-CA-1.6N |
| 4 | 基座 | LCP | 1 | 耐温250℃（黑色） | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 簧片 | 不锈钢 | 2 | 覆银 | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 名 | 日 期 | 比 例 | | 一般公差 | |  深圳市韩下电子 有限公司 | | |
| 2 | 盖板 | 磷铜 | 1 | 镀银 | 设 计 | | 黄 彬 | 2016. 05. 10 | | 单 位 | mm | >0.5~2 | ±0.10 | | | |
| 1 | 按钮 | LCP | 1 | 耐温250℃（黑色） | 审 核 | | 张 伟 | 2016. 05. 10 | | 重 量 | | >2~5 | ±0.25 | | | |
| | | | | | | | | | | | | >5~10 | ±0.30 | | | |
| 序号 | 零件名称 | 材料规格 | 数量 | 备注 | 批 准 | | 罗小春 | 2016. 05. 12 | | | | 角度 | ±0.5° | | | |